



双路、四路、六路高速差分ESD保护IC

MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E

概述

MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E是低电容、 $\pm 15\text{kV}$ ESD保护二极管阵列，具有集成的瞬态电压抑制器(TVS)箝位，适用于高速与通用信号的ESD保护。低输入电容使这些器件可理想用于HDTV、PC监视器(DVI™、HDMI™)、PC外设(FireWire®、USB 2.0)、服务器互连(PCI Express™, InfiniBand®)、数据通信，以及机箱间互连中信号的ESD保护。每个通道都包含一对二极管，可以将ESD电流脉冲引导到 V_{CC} 或GND。

MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E提供的保护针对IEC 61000-4-2规定的最高 $\pm 15\text{kV}$ 人体模型、 $\pm 8\text{kV}$ 接触放电以及 $\pm 15\text{kV}$ 气隙放电的ESD脉冲。集成的TVS确保在出现ESD冲击时， V_{CC} 电压的上升被箝位在已知的电压。这些器件每个通道上都有2pF输入电容，通道间电容变化仅0.05pF，非常适合用于高速、单端或差分信号。

MAX3207E是双通道器件，适用于USB 1.1、USB 2.0 (480Mbps)以及USB OTG应用。MAX3208E是四通道器件，适用于以太网与FireWire应用。MAX3205E是六通道器件，适用于蜂窝电话连接器与SVGA视频连接。

MAX3205E提供细小的9引脚晶片级(UCSP)封装，以及16引脚3mm x 3mm薄型QFN封装。MAX3207E提供小型的6引脚SOT23封装。MAX3208E提供10引脚 $\mu\text{MAX}^{\circledR}$ 封装，以及16引脚3mm x 3mm封装。所有器件工作在 -40°C 至 $+125^{\circ}\text{C}$ 汽车级温度范围。

应用

DVI输入/输出保护

机顶盒

PDA/蜂窝电话

图形控制卡

显示器/投影仪

高速、全速与低速USB端口保护

FireWire IEEE 1394端口

消费类产品

高速差分信号保护

特性

- ◆ 典型值2pF的低输入电容
- ◆ 不同I/O具有低至0.05pF的通道间变化
- ◆ 高速差分或单端ESD保护
 - $\pm 15\text{kV}$ —人体模型
 - $\pm 8\text{kV}$ —IEC 61000-4-2接触放电
 - $\pm 15\text{kV}$ —IEC 61000-4-2气隙放电
- ◆ 集成的瞬态电压抑制器(TVS)
- ◆ 为减少阻抗可控的差分传输线的接头提供最优的引脚输出排列
- ◆ -40°C 至 $+125^{\circ}\text{C}$ 汽车级温度范围
- ◆ 提供UCSP封装

订购信息

PART	TEMP RANGE	PIN-PACKAGE	PACKAGE CODE
MAX3205EABL-T	-40°C to $+125^{\circ}\text{C}$	9 UCSP	B9-2
MAX3205EATE	-40°C to $+125^{\circ}\text{C}$	16 TQFN-EP* (3mm x 3mm)	T1633-4
MAX3207EAUT-T	-40°C to $+125^{\circ}\text{C}$	6 SOT23-6	U6-1
MAX3208EAUB	-40°C to $+125^{\circ}\text{C}$	10 μMAX	U10-2
MAX3208EATE	-40°C to $+125^{\circ}\text{C}$	16 TQFN-EP* (3mm x 3mm)	T1633-4

*EP = 裸露焊盘。

FireWire是Apple Computer, Inc.的注册商标。

μMAX 是Maxim Integrated Products, Inc.的注册商标。

DVI是Digital Display Working Group的商标。

HDMI是HDMI Licensing, L.C.C.的商标。

PCI Express是PCI-SIG Corporation的商标。

InfiniBand是InfiniBand Trade Association的注册商标。

选择指南

PART	ESD-PROTECTED I/O PORTS	TOP MARK
MAX3205EABL-T	6	AES
MAX3205EATE	6	ACO
MAX3207EAUT	2	ABVG
MAX3208EAUB	4	—
MAX3208EATE	4	ACN

典型工作电路与引脚配置在数据资料的最后部分给出。



Maxim Integrated Products 1

本文是Maxim正式英文资料的译文，Maxim不对翻译中存在的差异或由此产生的错误负责。请注意译文中可能存在文字组织或翻译错误，如需确认任何词语的准确性，请参考Maxim提供的英文版资料。

索取免费样品和最新版的数据资料，请访问Maxim的主页：www.maxim-ic.com.cn。

双路、四路、六路高速差分ESD保护IC

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

V_{CC} to GND -0.3V to +6.0V
 I/O₋ to GND -0.3V to (V_{CC} + 0.3V)
 Continuous Power Dissipation (T_A = +70°C)
 9-Pin UCSP (derate 4.7mW/°C above +70°C) 379mW
 10-Pin µMAX (derate 5.6mW/°C above +70°C) 444mW
 6-Pin SOT23 (derate 8.7mW/°C above +70°C) 696mW
 16-Pin Thin QFN (derate 20.8mW/°C above +70°C) .1667mW

Operating Temperature Range -40°C to +125°C
 Storage Temperature Range -65°C to +150°C
 Junction Temperature +150°C
 Lead Temperature (soldering, 10s) +300°C
 Bump Temperature (soldering)
 Infrared (15s) +220°C
 Vapor Phase (60s) +215°C

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(V_{CC} = +5V, T_A = T_{MIN} to T_{MAX}, unless otherwise noted. Typical values are at V_{CC} = +5V and T_A = +25°C.) (Note 1)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
Supply Voltage	V _{CC}			0.9		5.5	V
Supply Current	I _{CC}				1	100	nA
Diode Forward Voltage	V _F	I _F = 10mA		0.65		0.95	V
Channel Clamp Voltage (Note 2)	V _C	T _A = +25°C, ±15kV Human Body Model, I _F = 10A	Positive transients	V _{CC} + 25		V	
			Negative transients	-25			
		T _A = +25°C, ±8kV Contact Discharge (IEC 61000-4-2), I _F = 24A	Positive transients	V _{CC} + 60			
			Negative transients	-60			
		T _A = +25°C, ±15kV Air-Gap Discharge (IEC 61000-4-2), I _F = 45A	Positive transients	V _{CC} + 100			
			Negative transients	-100			
Channel Leakage Current				-0.1		+0.1	µA
Channel I/O Capacitance		V _{CC} = +3.3V, bias of V _{CC} / 2	MAX3205EABL-T MAX3207EAUT	2.5		3	pF
			MAX3205EATE MAX3208EATE	2.7		3.2	
			MAX3208EAUB	2.6		3.1	
Channel I/O to I/O Variation in Capacitance	ΔC _{IN}	V _{CC} = +3.3V, bias of V _{CC} / 2, C _{I/O-} to GND		±0.05			pF
TRANSIENT SUPPRESSOR							
V _{CC} Capacitance to GND				10			pF
ESD Trigger Voltage		dV/dt ≤ 1V/ns (Note 3)		9			V

Note 1: Parameters are 100% production tested at +25°C. Limits over temperature are guaranteed by design only.

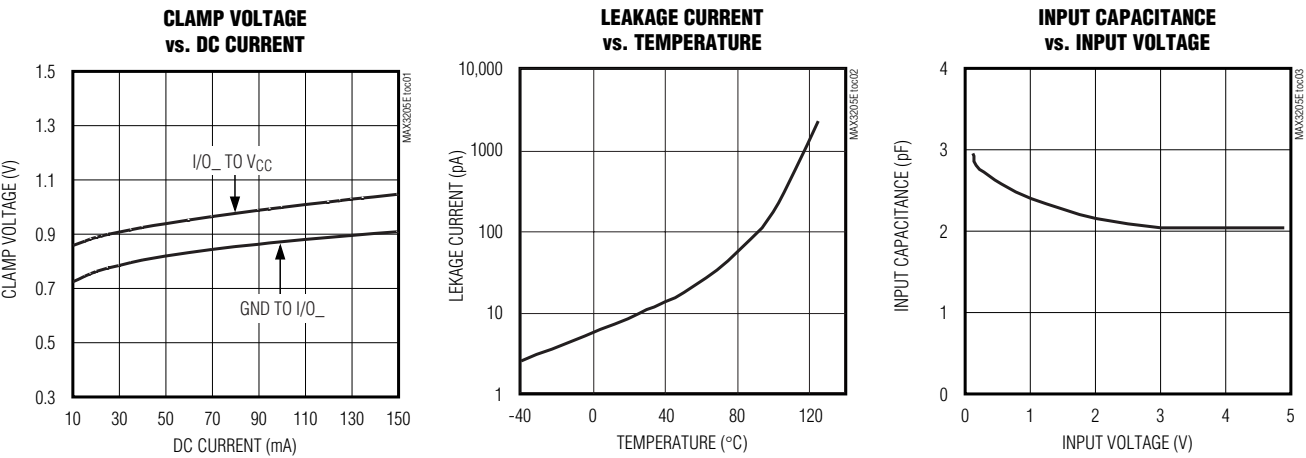
Note 2: Idealized clamp voltages. See the *Applications* section for more information.

Note 3: Guaranteed by design, not production tested.

双路、四路、六路高速差分ESD保护IC

典型工作特性

(V_{CC} = +5V, T_A = +25°C, unless otherwise noted.)



引脚说明

引脚					名称	功能
MAX3205E		MAX3207E	MAX3208E			
TQFN	UCSP	SOT23	μMAX	TQFN		
4, 5, 7, 12, 13, 15	A2, A3, B1, B3, C1, C2	1, 4	1, 4, 6, 9	4, 7, 12, 15	I/O ₋	ESD 保护通道
1, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16	—	3, 6	2, 5, 7, 10	1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16	N.C.	未连接
—	B2	—	—	—	N.C.	未连接。该位置的焊球已省掉 (见封装信息部分)。
2	A1	2	3	2	GND	地。将 GND 通过低阻抗连接到地层。
10	C3	5	8	10	V _{CC}	电源输入。用 0.1μF 陶瓷电容将 V _{CC} 旁路到 GND，并尽可能靠近器件放置。
EP	—	—	—	EP	EP	裸露焊盘。将 EP 连接到 GND。

MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E

双路、四路、六路高速差分ESD保护IC

详细说明

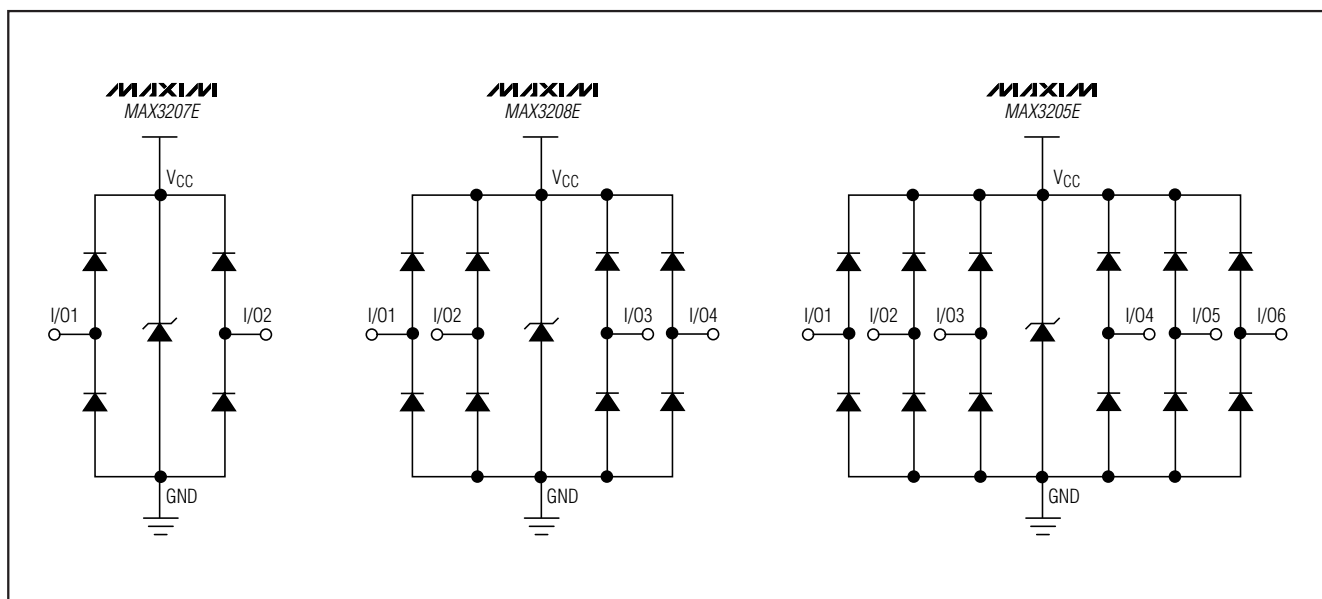
MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E是低电容、 $\pm 15\text{kV}$ ESD保护二极管阵列，具有集成的瞬态电压抑制器(TVS)箝位，适用于高速与通用信号的ESD保护。低输入电容使这些器件可理想用于HDTV、PC监视器(DVI、HDMI)、PC外设(FireWire、USB 2.0)、服务器互连(PCI Express, InfiniBand)、数据通信，以及机箱间互连中信号的ESD保护。每个通道都包含一对二极管，可以将ESD电流脉冲引导到 V_{CC} 或GND。MAX3205E、MAX3207E与MAX3208E分别是二、四、六通道的器件(参见功能框图)。

MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E设计用来与器件固有的ESD保护一起工作。受到人体模式的静电冲击时，

MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E可以将ESD冲击的幅度限制在 $\pm 25\text{V}$ 峰值电压以下。在IEC 61000-4-2波形作用下，经受接触放电时峰值电压被限制在 $\pm 60\text{V}$ 。经受气隙放电时峰值电压被限制在 $\pm 100\text{V}$ 。受MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E保护的器件必须能承受这些峰值电压，加上由电路板寄生参数引起的任何额外电压。

MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E中集成了TVS，用来将ESD箝位到已知电压。这样，在ESD冲击过程中可以将 V_{CC} 箝位到已知电压，有助于降低寄生电感对 V_{CC} 摆幅的影响。为了在ESD冲击下获得尽可能低的箝位电压，推荐在尽可能靠近 V_{CC} 的地方放置一个 $0.1\mu\text{F}$ 电容。

功能框图



双路、四路、六路高速差分ESD保护IC

应用信息

设计考虑

正确的电路板布局可以使器件受到最大程度的保护，避免ESD损害。(参见布局建议部分)。良好的布局可以降低地线、电源线，以及受保护信号线上的寄生串联电感。在ESD冲击过程中，MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E的ESD二极管将受保护线路上的电压箝位，并将电流旁路到GND或V_{CC}。在理想电路中，箝位电压(V_C)定义为保护二极管的导通压降(V_F)，加上阴极上出现的电源电压。

对正ESD脉冲：

$$V_C = V_{CC} + V_F$$

对负ESD脉冲：

$$V_C = -V_F$$

另外还必须考虑寄生串联电感对线路的影响(图1)。

对正ESD脉冲：

$$V_C = V_{CC} + V_{F(D1)} + \left(L1 \times \frac{d(I_{ESD})}{dt} \right) + \left(L2 \times \frac{d(I_{ESD})}{dt} \right)$$

对负ESD脉冲：

$$V_C = - \left(V_{F(D2)} + \left(L1 \times \frac{d(I_{ESD})}{dt} \right) + \left(L3 \times \frac{d(I_{ESD})}{dt} \right) \right)$$

式中，I_{ESD}是ESD电流脉冲。

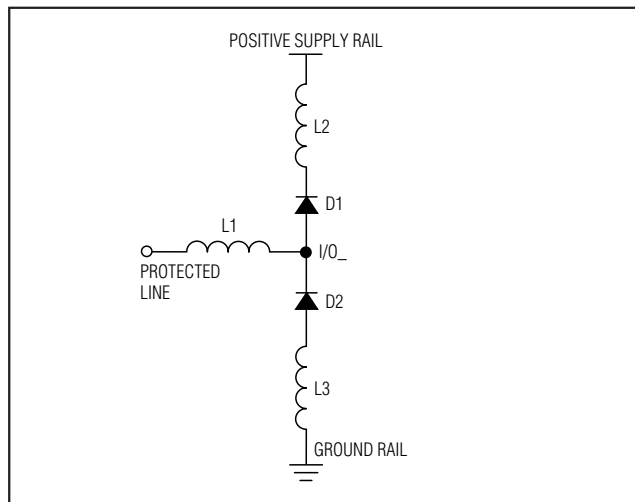


图1. 寄生串联电感

在ESD冲击过程中，电流脉冲在几纳秒内从0升至峰值(图2)。例如，在15kV IEC-61000气隙放电ESD冲击中，脉冲电流在1ns内升至大约45A (di/dt = 45 x 10⁹)。仅10nH的电感就可以在箝位电压上增加450V，这个电感相当于约0.5in的电路板走线。不管器件的额定二极管箝位电压是多少，不良布局造成的寄生电感会显著增加受保护信号线上的有效箝位电压。MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E尽可能靠近连接器(或ESD接触点)摆放，可以将寄生电感的影响减到最小。

为了获得最大程度的ESD保护，推荐在V_{CC}与GND之间接一个低ESR的0.1μF电容。该旁路电容吸收由正ESD冲击转移的电荷。理想情况下，电源(V_{CC})将吸收由正ESD冲击引起的电荷，而不改变其稳压值。所有电源都具有等效输出阻抗。若电源的等效输出阻抗为1Ω，则根据V = I x R，箝位电压V_C增加V_C = I_{ESD} x R_{OUT}。+8kV IEC 61000-4-2 ESD冲击产生24A的尖峰电流。箝位电压增加V_C = 24A x 1Ω，或V_C = 24V。同样，缺少正确旁路的不良布局将增大箝位电压。这种应用的最佳选择是在尽可能靠近MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E的V_{CC}引脚安装陶瓷贴片电容。还应该尽可能靠近受保护器件的地方放置旁路电容。

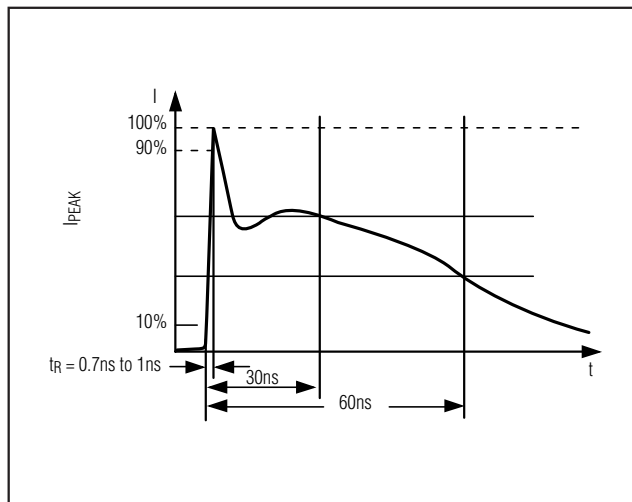


图2. IEC 61000-4-2 ESD产生的电流波形

双路、四路、六路高速差分ESD保护IC

±15kV ESD保护

ESD保护可以用不同的方法测试。MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E针对以下限制情况的保护进行了测试：

- ±15kV，使用人体模型
- ±8kV，使用 IEC 61000-4-2 规定的接触放电方法
- ±15kV，使用 IEC 61000-4-2 气隙放电方法

ESD测试条件

ESD性能取决于许多条件。关于测试条件、方法与结果的可靠性报告，请与 Maxim 联系。

人体模型

图3所示为人体模型，图4所示是向低阻抗放电时产生的电流波形。该模型由100pF电容组成，充电至需要的ESD电压，然后通过1.5kΩ电阻向器件放电。

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-2标准涵盖了已完成设备的ESD测试与性能。MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E帮助用户设计符合 IEC 61000-4-2 中第4级要求的设备。比较使用人体模

型与 IEC 61000-4-2 所做的测试，主要的区别在于 IEC 61000-4-2 中的峰值电流更高。由于 IEC 61000-4-2 ESD测试模型(图5)的串联电阻更低，该标准下测得的ESD耐受电压通常低于使用人体模型测得的结果。图2所示为±8kV，IEC 61000-4-2第4级，ESD接触放电测试的电流波形。气隙放电测试中使用充电的探针接近器件。接触放电方法是在探针通电前将探针与器件连接。

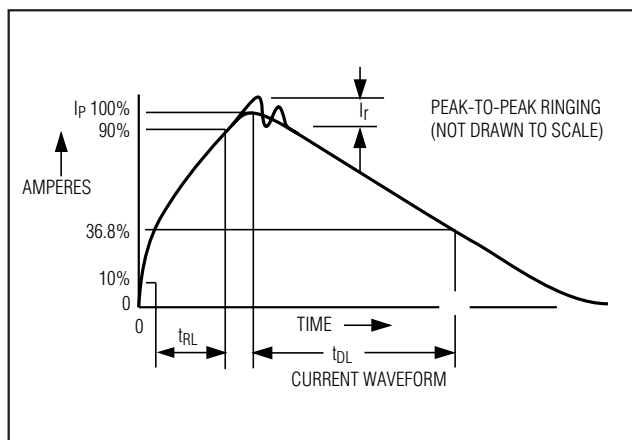


图4. 人体模型电流波形

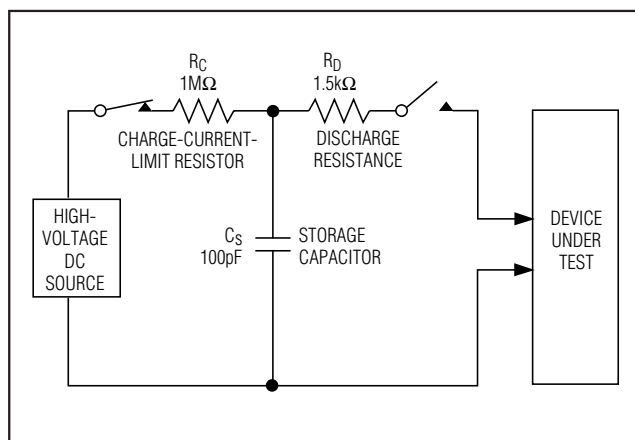


图3. 人体ESD测试模型

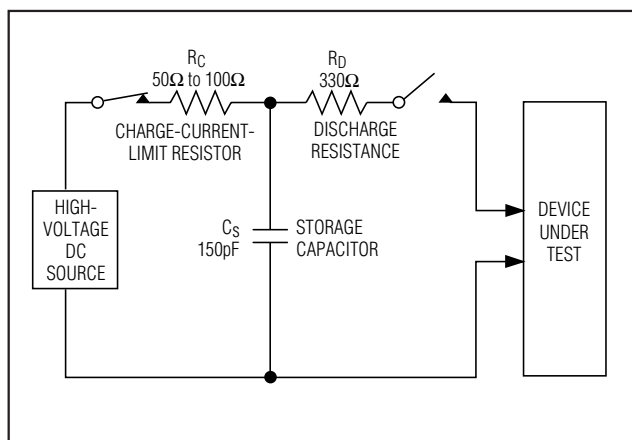


图5. IEC 61000-4-2 ESD测试模型

双路、四路、六路高速差分ESD保护IC

布局建议

正确的电路板布局是抑制ESD感应线路瞬变的关键(见图6)。MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E箝位至100V;不过,对于不良的布局,器件上的峰值电压会高得多。10nH的引线电感中45A的峰值电流将在被保护线路上产生450V的额外峰值电压。在PC板布局时,遵守以下准则至关重要:

- 1) 尽量减小连接器或输入接线端、I/O₋与受保护信号线之间的走线长度。
- 2) 电源与地使用单独的布线层,以减小寄生电感,为ESD电流旁路减小至电源的阻抗。
- 3) 确保返回到GND与V_{CC}的低电感ESD瞬变通路尽可能短。
- 4) 尽量减小电源与地的传导回路。
- 5) 不要将关键的信号线布置在印刷电路板边缘附近。
- 6) 用低ESR陶瓷电容将V_{CC}旁路到GND,并尽可能靠近V_{CC}摆放。

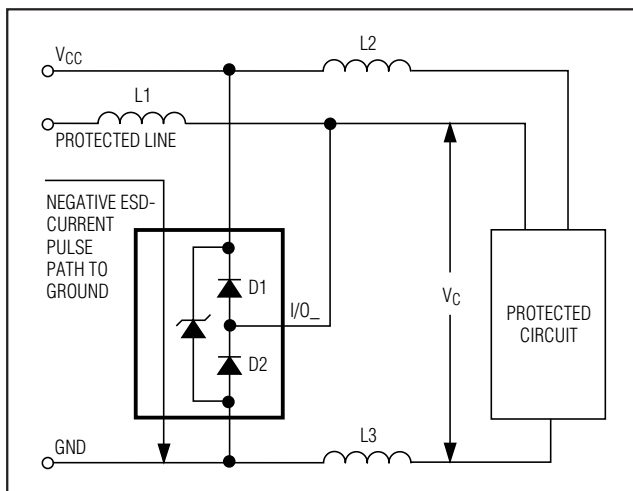


图6. 布局考虑

- 7) 用低ESR陶瓷电容将受保护器件的电源旁路到GND,并尽可能靠近电源引脚摆放。

UCSP的可靠性

关于UCSP的结构、外形尺寸、载带信息、印刷电路板技术、焊球-焊盘布局和推荐的回流焊温度曲线等最新应用细节,以及可靠性测试结果的最新信息,请登陆Maxim网站: www.maxim-ic.com.cn/ucsp, 参考应用笔记: UCSP - 晶片级封装。

芯片信息

DIODE COUNT:

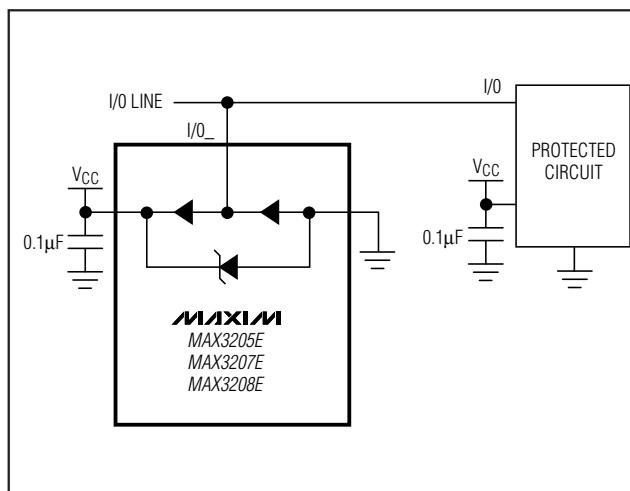
MAX3205E: 7

MAX3207E: 3

MAX3208E: 5

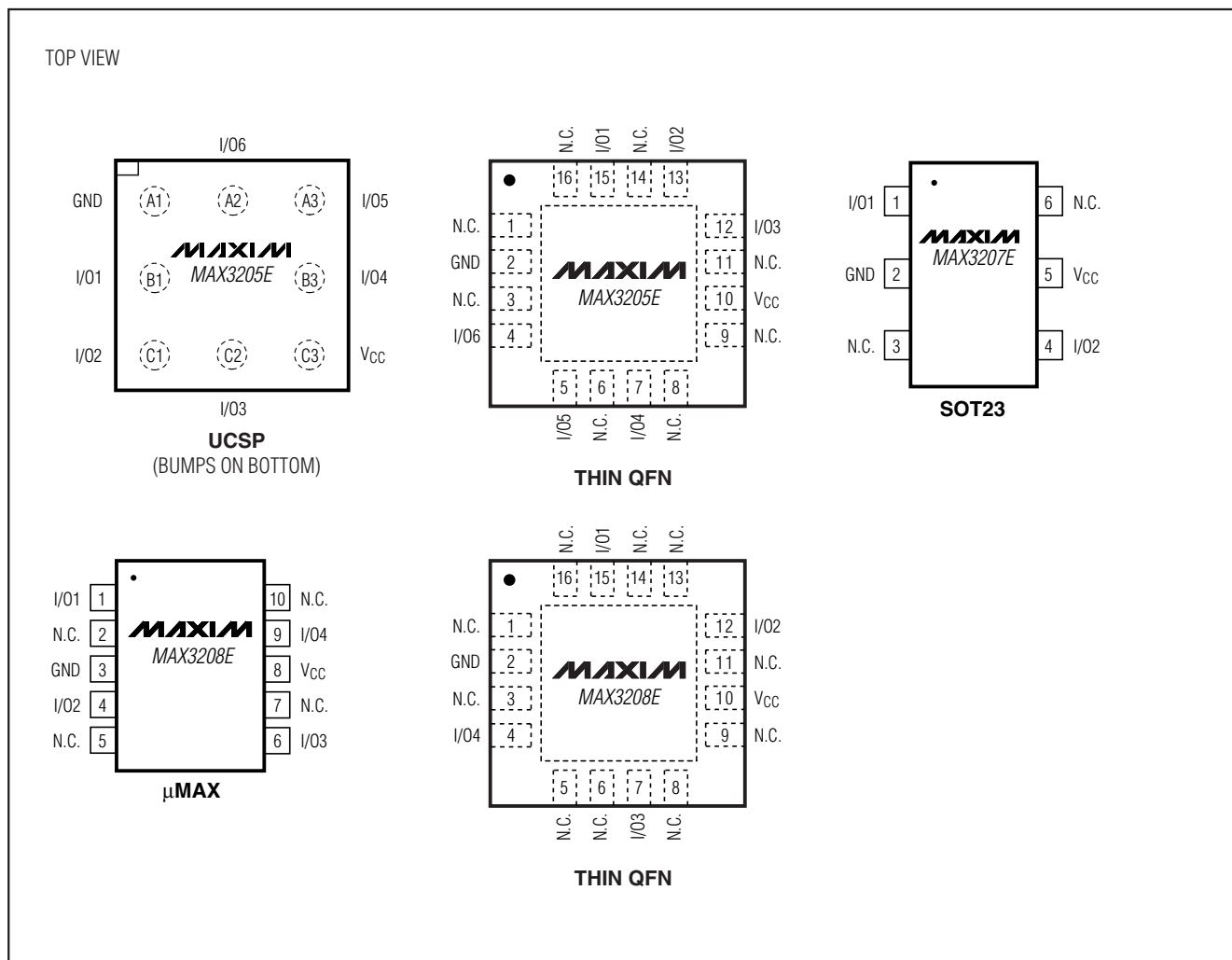
PROCESS: BiCMOS

典型工作电路



双路、四路、六路高速差分ESD保护IC

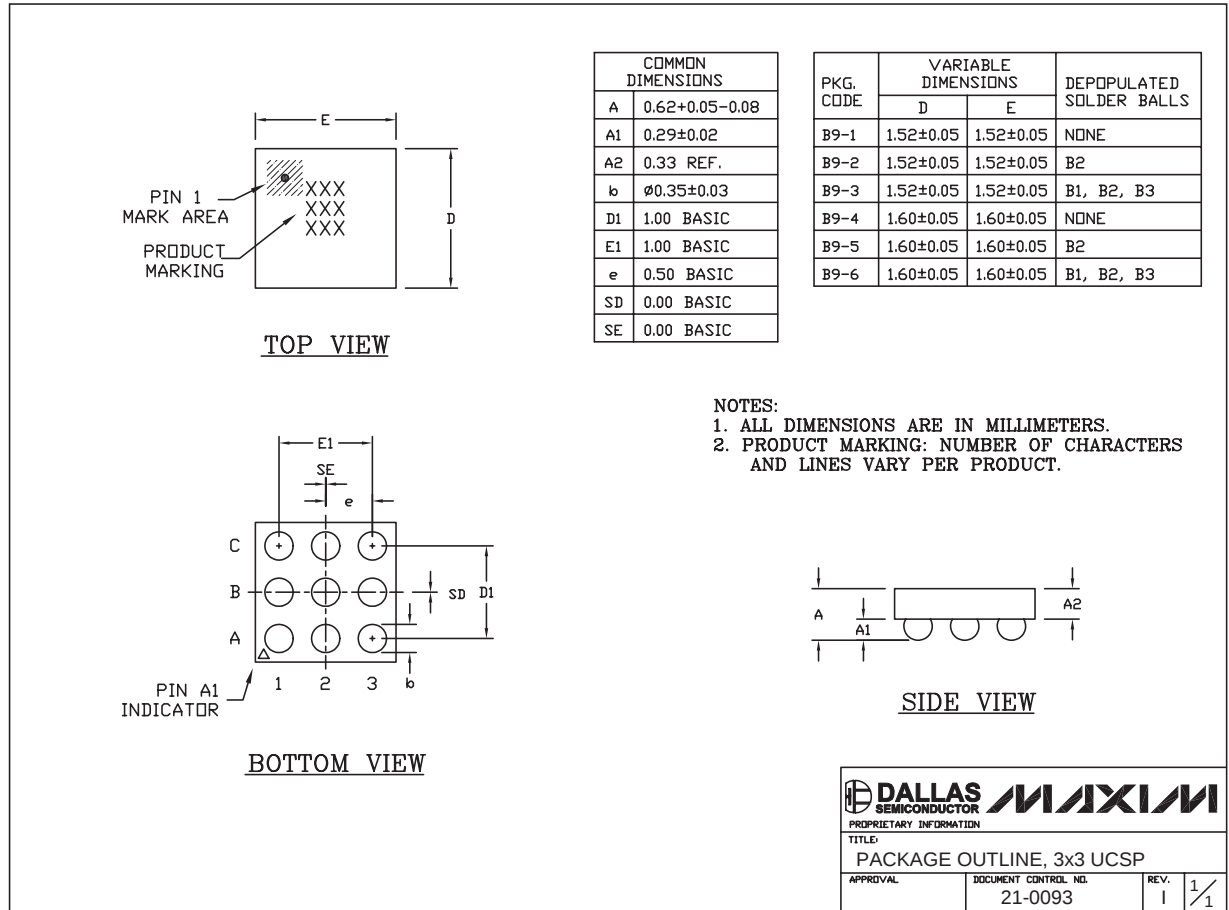
引脚配置



双路、四路、六路高速差分ESD保护IC

封装信息

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格，如需最近的封装外型信息，请查询 www.maxim-integrated.com/packages。)



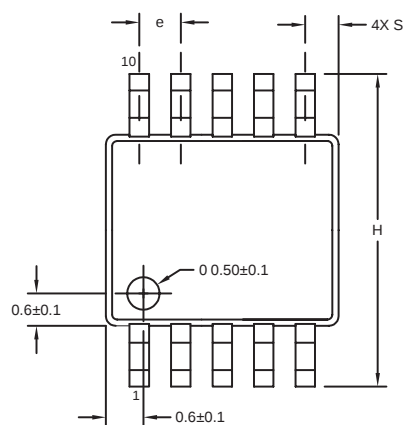
MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E

双路、四路、六路高速差分ESD保护IC

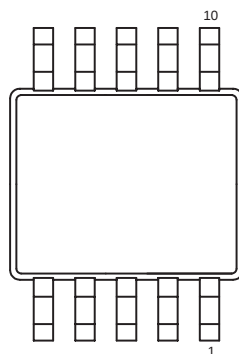
封装信息(续)

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格, 如需最近的封装外型信息, 请查询 www.maxim-ic.com.cn/packages。)

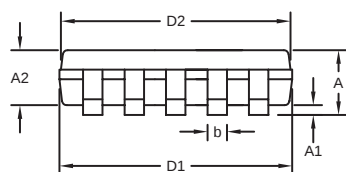
10L uMAX.EPS



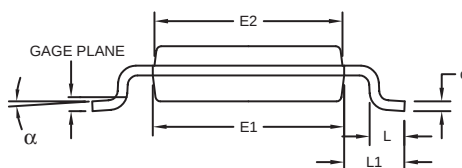
TOP VIEW



BOTTOM VIEW



FRONT VIEW



SIDE VIEW

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	-	0.043	-	1.10
A1	0.002	0.006	0.05	0.15
A2	0.030	0.037	0.75	0.95
D1	0.116	0.120	2.95	3.05
D2	0.114	0.118	2.89	3.00
E1	0.116	0.120	2.95	3.05
E2	0.114	0.118	2.89	3.00
H	0.187	0.199	4.75	5.05
L	0.0157	0.0275	0.40	0.70
L1	0.037 REF		0.940 REF	
b	0.007	0.0106	0.177	0.270
e	0.0197 BSC		0.500 BSC	
c	0.0035	0.0078	0.090	0.200
S	0.0196 REF		0.498 REF	
α	0°	6°	0°	6°

NOTES:

1. D&E DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
2. MOLD FLASH OR PROTRUSIONS NOT TO EXCEED 0.15mm (.006").
3. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
4. MEETS JEDEC MO-187C-BA.

 DALLAS SEMICONDUCTOR			
PROPRIETARY INFORMATION			
TITLE:			
PACKAGE OUTLINE, 10L uMAX/uSOP			
APPROVAL	DOCUMENT CONTROL NO.	REV.	1/
	21-0061	I	

MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E

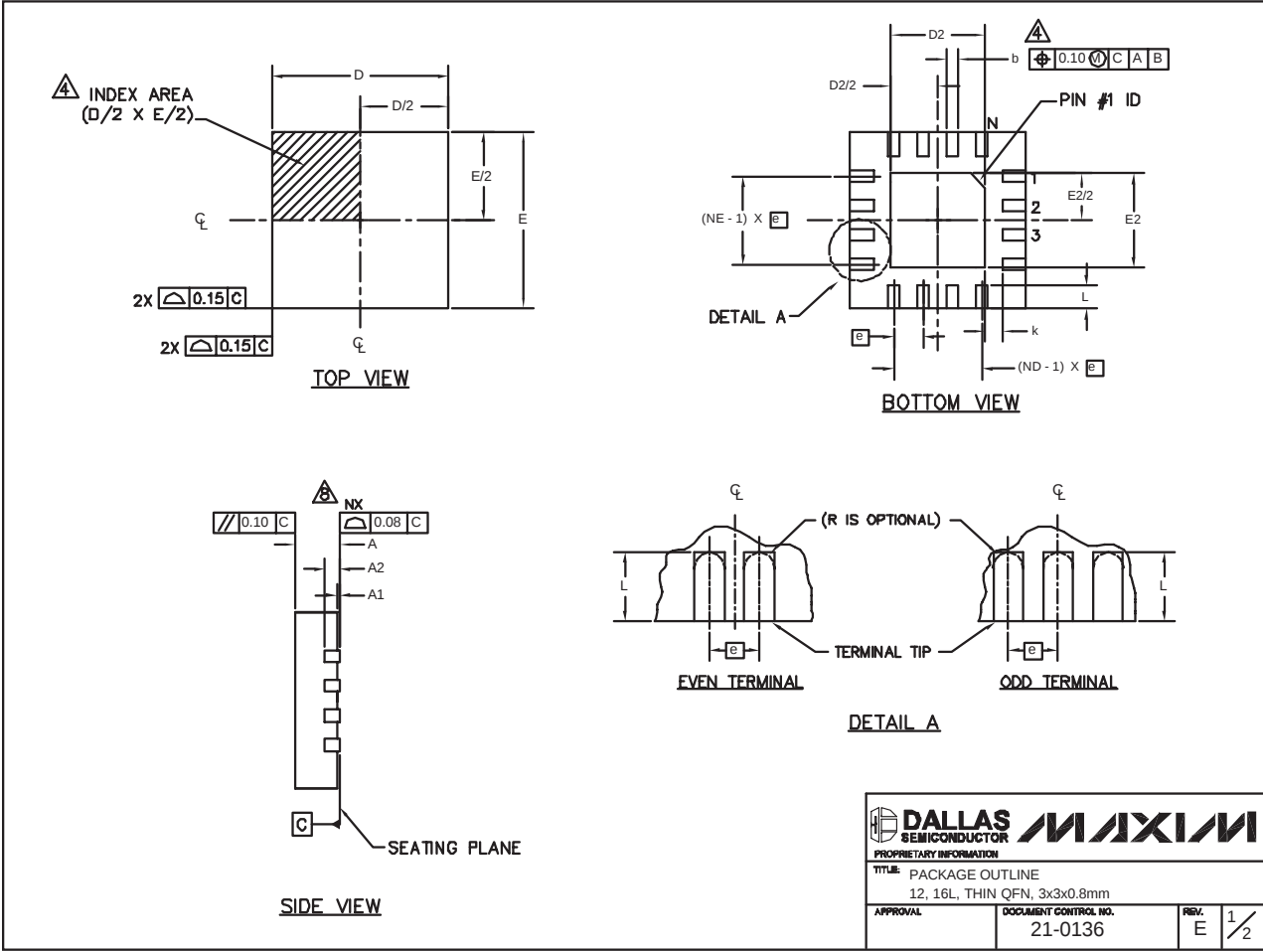
(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格，如需最近的封装外型信息，请查询 www.maxim-ic.com.cn/packages。)



双路、四路、六路高速差分ESD保护IC

封装信息 (续)

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格, 如需最近的封装外型信息, 请查询 www.maxim-integrated.com/packages。)



双路、四路、六路高速差分ESD保护IC

MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E

封装信息 (续)
(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格, 如需最近的封装外型信息, 请查询 www.maxim-integrated.com.cn/packages.)

PKG	12L 3x3			16L 3x3		
REF.	MIN.	NOM.	MAX.	MIN.	NOM.	MAX.
A	0.70	0.75	0.80	0.70	0.75	0.80
b	0.20	0.25	0.30	0.20	0.25	0.30
D	2.90	3.00	3.10	2.90	3.00	3.10
E	2.90	3.00	3.10	2.90	3.00	3.10
e	0.50 BSC.			0.50 BSC.		
L	0.45	0.55	0.65	0.30	0.40	0.50
N	12			16		
ND	3			4		
NE	3			4		
A1	0	0.02	0.05	0	0.02	0.05
A2	0.20 REF			0.20 REF		
k	0.25	-	-	0.25	-	-

EXPOSED PAD VARIATIONS								
PKG. CODES	D2			E2			PIN ID	JEDEC
	MIN.	NOM.	MAX.	MIN.	NOM.	MAX.		
T1233-1	0.95	1.10	1.25	0.95	1.10	1.25	0.35 x 45°	WEED-1
T1233-3	0.95	1.10	1.25	0.95	1.10	1.25	0.35 x 45°	WEED-1
T1833-1	0.95	1.10	1.25	0.95	1.10	1.25	0.35 x 45°	WEED-2
T1833-2	0.95	1.10	1.25	0.95	1.10	1.25	0.35 x 45°	WEED-2
T1833F-3	0.95	0.90	0.95	0.95	0.80	0.95	0.225 x 45°	WEED-2
T1833-4	0.95	1.10	1.25	0.95	1.10	1.25	0.35 x 45°	WEED-2

- NOTES:
1. DIMENSIONING & TOLERANCING CONFORM TO ASME Y14.5M-1994.
 2. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. ANGLES ARE IN DEGREES.
 3. N IS THE TOTAL NUMBER OF TERMINALS.
 4. THE TERMINAL #1 IDENTIFIER AND TERMINAL NUMBERING CONVENTION SHALL CONFORM TO JEDEC 95-1 SPP-012. DETAILS OF TERMINAL #1 IDENTIFIER ARE OPTIONAL, BUT MUST BE LOCATED WITHIN THE ZONE INDICATED. THE TERMINAL #1 IDENTIFIER MAY BE EITHER A MOLD OR MARKED FEATURE.
 5. DIMENSION b APPLIES TO METALLIZED TERMINAL AND IS MEASURED BETWEEN 0.20 mm AND 0.25 mm FROM TERMINAL TIP.
 6. ND AND NE REFER TO THE NUMBER OF TERMINALS ON EACH D AND E SIDE RESPECTIVELY.
 7. DEPOPULATION IS POSSIBLE IN A SYMMETRICAL FASHION.
 8. COPLANARITY APPLIES TO THE EXPOSED HEAT SINK SLUG AS WELL AS THE TERMINALS.
 9. DRAWING CONFORMS TO JEDEC MO220 REVISION C.

		
PROPRIETARY INFORMATION		
TITLE: PACKAGE OUTLINE		
12, 16L, THIN QFN, 3x3x0.8mm		
APPROVAL	DOCUMENT CONTROL NO.	REV.
	21-0136	E 2/2

MAXIM北京办事处

北京 8328 信箱 邮政编码 100083
免费电话: 800 810 0310
电话: 010-6201 0598
传真: 010-6201 0298

Maxim 不对 Maxim 产品以外的任何电路使用负责, 也不提供其专利许可。Maxim 保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。

Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 (408) 737-7600 13